

Title (en)

Heat transfer on a fluid in a microstructure body

Title (de)

Wärmeübertragung auf ein Fluid in einem Mikrostrukturkörper

Title (fr)

Transfert de chaleur sur un fluide dans un corps de microstructure

Publication

**EP 1046867 A2 20001025 (DE)**

Application

**EP 00107948 A 20000414**

Priority

DE 19917521 A 19990417

Abstract (en)

Heat transmission to a fluid in a microstructure body involves a primary energy carrier and a secondary fluid as medium for conducting away heat liberated in the micro-heat exchanger. The energy carrier is electrical current, which within the microstructure body (13) is converted directly into heat and then transmitted by heat conduction to the fluid (7) to be heated. The microstructure body is formed in layers and between at least one layer (11) with micro-channels for the fluid an electrically directly or indirectly heated layer (12) is arranged. The heated layer or heating elements (9) is/are made of FeCrAlloy or another metal or a metal alloy with an oxide layer on the surface for insulation.

Abstract (de)

Ein Verfahren zur Wärmeübertragung auf ein Fluid in einem Mikrostrukturkörper mit einer Vielzahl von Mikrokanälen für die Ab- und Zufuhr des Fluids, sowie einem die Wärmeenergie auf das Fluid übertragenden Energieträger. Dazu wird ein Teil des Mikrostrukturkörpers durch direkte oder indirekte ohmsche Erwärmung elektrisch aufgeheizt und die entstandene Wärme durch Wärmeleitung innerhalb des Mikrostrukturkörpers auf das zu erwärmende Fluid übertragen. Zur Erzeugung eines aufgeprägten Temperaturprofils in Strömungsrichtung des zu erwärmenden Fluides wird mit unterschiedlicher elektrischer Leistung geheizt, um dadurch unterschiedliche Wärmemengen übertragen zu können. <IMAGE>

IPC 1-7

**F24H 1/10**

IPC 8 full level

**F24H 1/10** (2006.01); **F28D 9/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**F24H 1/101** (2013.01); **F28D 9/00** (2013.01); **F28F 2260/02** (2013.01)

Cited by

WO2023159173A1; WO2021195534A1; EP2433970A1; WO2023159171A1; WO2023159172A1; WO2023159175A1; WO2011091962A1; WO2024036206A1; EP2096399A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 1046867 A2 20001025**; **EP 1046867 A3 20021023**; **EP 1046867 B1 20040407**; AT E263949 T1 20040415; DE 19917521 A1 20001116; DE 19917521 B4 20041021; DE 50005953 D1 20040513

DOCDB simple family (application)

**EP 00107948 A 20000414**; AT 00107948 T 20000414; DE 19917521 A 19990417; DE 50005953 T 20000414